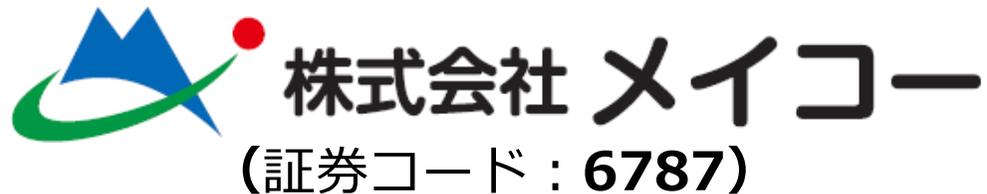


2025年度 決算補足説明資料

2025年8月6日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2025年度第1四半期 業績

(単位：億円)

		2024年度		2024年度		2025年度		前年同期比		前第四半期比	
		第1四半期	利益率	第4四半期	利益率	第1四半期	利益率	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	基板	389		449		427		38	9.8%	-22	-4.9%
	電子機器	81		101		104		23	28.4%	3	3.0%
		470		550		531		61	13.0%	-19	-3.5%
営業利益	基板	30	7.7%	39	8.7%	48	11.2%	18	60.0%	9	23.1%
	電子機器	3	3.7%	5	5.0%	8	7.7%	5	166.7%	3	60.0%
		33	7.0%	44	8.1%	56	10.5%	23	69.7%	12	27.3%
経常利益		44	9.4%	28	5.1%	49	9.2%	5	11.4%	21	75.0%
当期純利益		31	6.5%	24	4.3%	38	7.2%	7	22.6%	14	58.3%
期中平均為替レート (JPY/USD)		158.24		151.19		143.72					

2025年度 業績予想の修正

(単位：億円)

		2025年度		2025年度		期初計画比	
		期初予想	利益率	通期予想	利益率	増減額	増減率
売上高	基板	1,740		1,820		80	4.6%
	電子機器	390		410		20	5.1%
		2,130		2,230		100	4.7%
営業利益	基板	177	10.2%	205	11.3%	28	15.8%
	電子機器	23	5.9%	30	7.3%	7	30.4%
		200	9.4%	235	10.5%	35	17.5%
経常利益		190	8.9%	220	9.9%	30	15.8%
当期純利益		155	7.3%	180	8.1%	25	16.1%
期中平均為替レート (JPY/USD)		140		143			

2025年度第1四半期 商品別売上実績

(単位：億円)

	2024年度 第1四半期	2024年度 第4四半期	2025年度 第1四半期	前年同期比		前第4四半期比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
車載	230	227	221	-9	-3.9%	-6	-2.6%
スマホ・タブレット	61	67	60	-1	-1.6%	-7	-10.4%
情報通信	23	62	48	25	108.7%	-14	-22.6%
半導体PKG基板	4	2	4	0	0.0%	2	100.0%
モジュール基板	33	36	36	3	9.1%	0	0.0%
アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	38	55	58	20	52.6%	3	5.5%
EMS	50	59	61	11	22.0%	2	3.4%
ODM	31	42	43	12	38.7%	1	2.4%
電子機器	81	101	104	23	28.4%	3	3.0%
合計	470	550	531	61	13.0%	-19	-3.5%

2025年度第1四半期 仕様別売上実績

(単位：億円)

	2024年度 第1四半期	2024年度 第4四半期	2025年度 第1四半期	前年同期比		前第4四半期比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
4層板以下	113	103	102	-11	-9.7%	-1	-1.0%
6層板以上	81	86	84	3	3.7%	-2	-2.3%
多層貫通基板	194	189	186	-8	-4.1%	-3	-1.6%
8層板以下	105	125	114	9	8.6%	-11	-8.8%
10層板以上	71	126	113	42	59.2%	-13	-10.3%
ビルドアップ基板	176	251	227	51	29.0%	-24	-9.6%
半導体PKG基板	4	2	4	0	0.0%	2	100.0%
リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	15	7	10	-5	-33.3%	3	42.9%
EMS	50	59	61	11	22.0%	2	3.4%
ODM	31	42	43	12	38.7%	1	2.4%
電子機器	81	101	104	23	28.4%	3	3.0%
合計	470	550	531	61	13.0%	-19	-3.5%

2025年度 商品別予想

(単位：億円)

	2025年度 期初予想	2025年度 通期予想	期初計画比	
			増減額	増減率
車載	910	910	0	0.0%
スマホ・タブレット	275	280	5	1.8%
情報通信	200	250	50	25.0%
半導体PKG基板	15	15	0	0.0%
モジュール基板	135	140	5	3.7%
アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	205	225	20	9.8%
EMS	200	210	10	5.0%
	ODM	190	200	10
電子機器	390	410	20	5.1%
合計	2,130	2,230	100	4.7%

2025年度 仕様別予想

(単位：億円)

	2025年度 期初予想	2025年度 通期予想	期初計画比	
			増減額	増減率
4層板以下	390	390	0	0.0%
6層板以上	340	340	0	0.0%
多層貫通基板	730	730	0	0.0%
8層板以下	510	565	55	10.8%
10層板以上	430	455	25	5.8%
ビルドアップ基板	940	1,020	80	8.5%
半導体PKG基板	15	15	0	0.0%
リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	55	55	0	0.0%
EMS	200	210	10	5.0%
ODM	190	200	10	5.3%
電子機器	390	410	20	5.1%
合計	2,130	2,230	100	4.7%